

# やに入りはんだラインナップ

## Lineup of Flux Cored Solders

### 様々な用途に適応する最先端材料の開発

Cutting-edge materials tailored for various applications

EC SOLDER CORE

NEO

## 省エネ・作業効率33%UP!はんだ溶融直後の濡れ性良好

### 特長

- 短時間で安定した濡れ性を有し、ロボットでの生産性の向上が可能。
- はんだおよびフラックスの飛散を抑制。

### 製品仕様

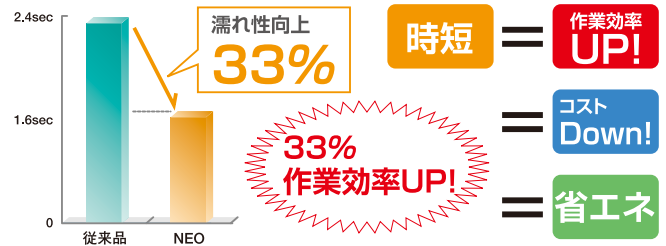
#### はんだ濡れ速度比較 (楕円パターンでの比較)

はんだ付け時間 (秒)      1.6                  2.0                  2.4

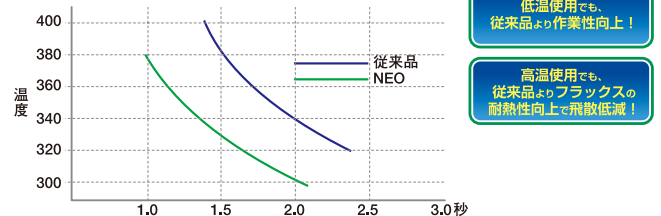


■ 試験条件    コテ温度：320℃    はんだ合金：M705

#### 作業効率33%UP!



#### 従来より低温ではんだ付け可能



EC SOLDER CORE

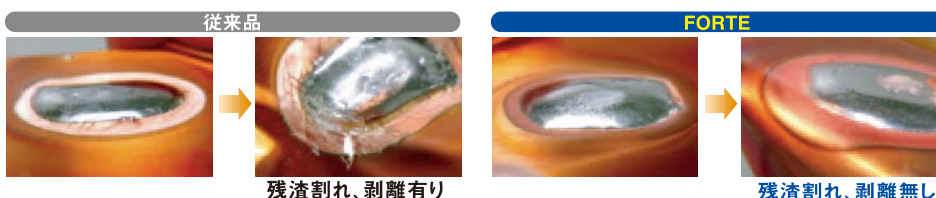
FORTE

## フラックス残渣の割れ・剥離を対策

### 特長

- フレキ基板屈曲部や、衝撃後の残渣割れ・剥離に対応。
- 新規ベース樹脂開発により、ヌレ性、残渣割れ・剥離対策を両立

### 製品仕様



#### フラックス飛散特性の比較

